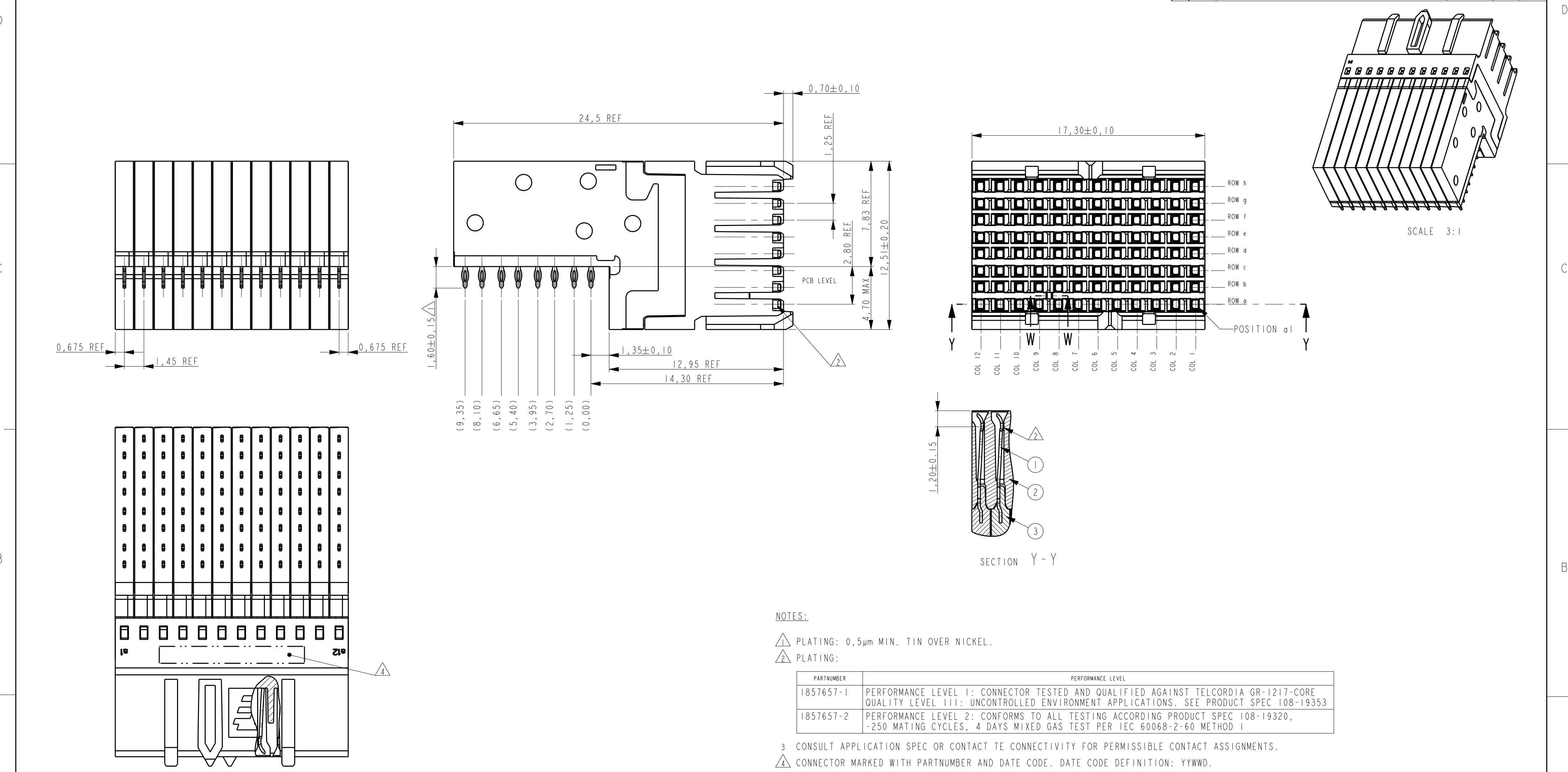


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	DRAWING RELEASED PER ECR-11-017294	22AUG2011	JvdH	TdB
	B	REVISED PER ECR-15-016753	24NOV2015	FL	FY



SECTION W - W
(KEY POSITION)

SECTION Y - Y

NOTES:

1

PLATING: 0,5µm MIN. TIN OVER NICKEL.

2

PLATING:

PARTNUMBER	PERFORMANCE LEVEL
1857657-1	PERFORMANCE LEVEL 1: CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL III: UNCONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS. SEE PRODUCT SPEC 108-19353
1857657-2	PERFORMANCE LEVEL 2: CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING PRODUCT SPEC 108-19320, -250 MATING CYCLES, 4 DAYS MIXED GAS TEST PER IEC 60068-2-60 METHOD 1

3

CONSULT APPLICATION SPEC OR CONTACT TE CONNECTIVITY FOR PERMISSIBLE CONTACT ASSIGNMENTS.

4

CONNECTOR MARKED WITH PARTNUMBER AND DATE CODE. DATE CODE DEFINITION: YYWW.

ITEM NO.	DESCRIPTION	MATERIAL
3	OVERMOLD	LCP 30% GF NATURAL
2	HOUSING	LCP 30% GF NATURAL
1	CONTACT	COPPER ALLOY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

0

PLC

±

1

PLC

±

2

PLC

±

3

PLC

±

4

PLC

±

ANGLES

±

FINISH

±

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

±

MATERIAL

-

DWN

30 OCT 2006

CHK

30 OCT 2006

APVD

30 OCT 2006

PRODUCT SPEC

SEE NOTE 2

APPLICATION SPEC

114-19106

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

FEMALE CONNECTOR

Z-PACK Slim UHD High Speed

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A2

00779

C-1857657

-

SCALE

5:1

SHEET

1

OF

2

REV

B

D

D

C

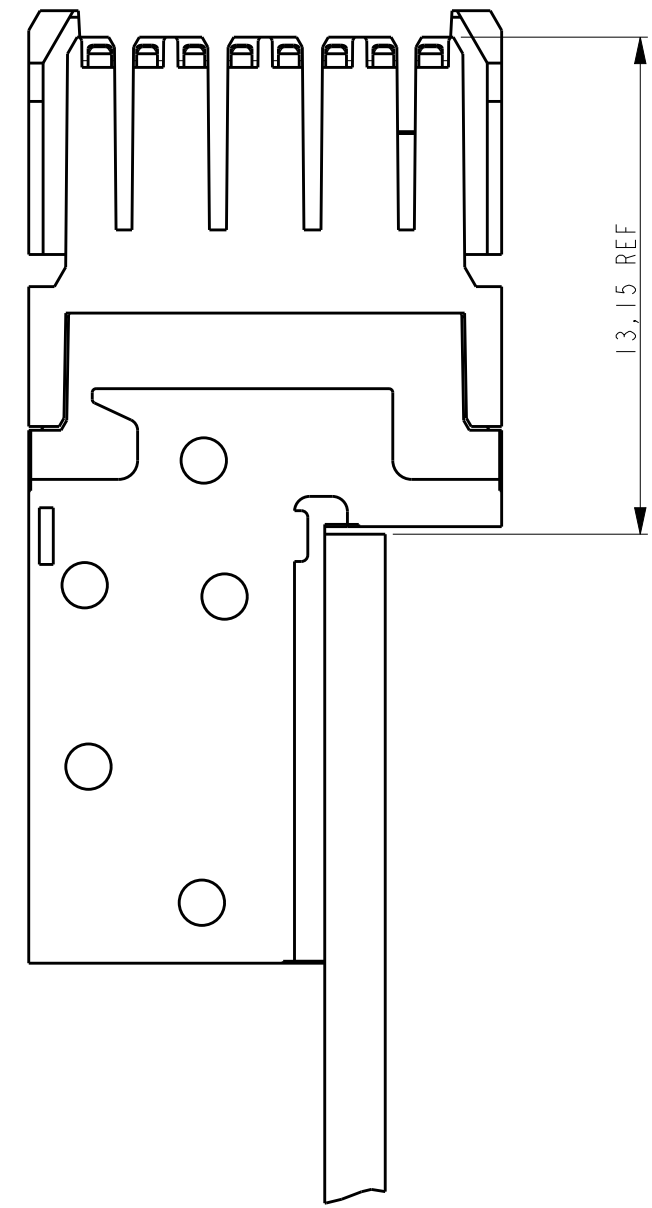
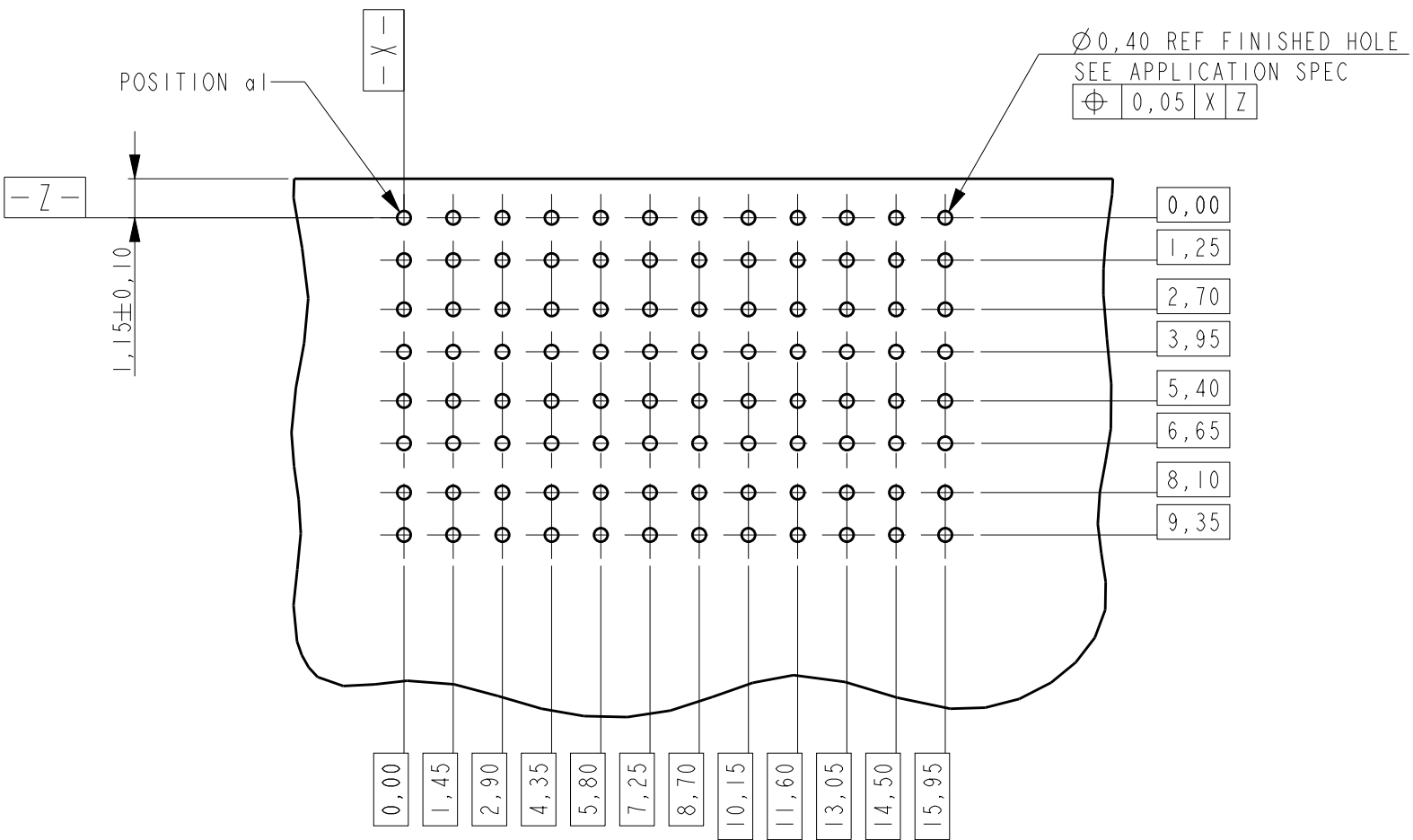
C

B

B

A

A



BOARD THICKNESS 1,2 MIN

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE SHOWN)

PRODUCT HAS NOT COMPLETED
QUALIFICATION TESTING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 30 OCT 2006 J.V.D. HEIJDEN	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK 30 OCT 2006 J.TUIN				
		APVD 30 OCT 2006 J.BROEKSTEEG	NAME FEMALE CONNECTOR Z-PACK Slim UHD High Speed			
		PRODUCT SPEC SEE SHEET 1	SIZE A2			
MATERIAL -		APPLICATION SPEC SEE SHEET 1	CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-1857657	
		WEIGHT -	RESTRICTED TO -		SCALE 5:1	
		CUSTOMER DRAWING	SHEET 2		OF 2	
			REV A			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9